

The development of a flux with good wettability results in less voids

## 良好な濡れ性を示すフラックスの開発で、ボイドを低減しました

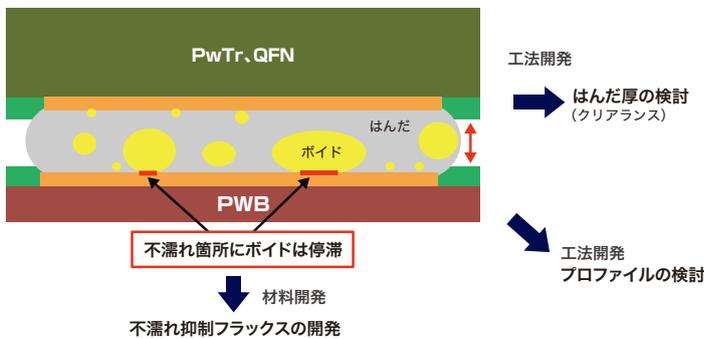
### 特長

- 新規フラックスGLVで、ボイド低減と経時安定性を両立
- 温度上昇が困難な大型部品でも、GLVでボイドを低減
- GLVは、M705や車載用途のM794とM758に適用

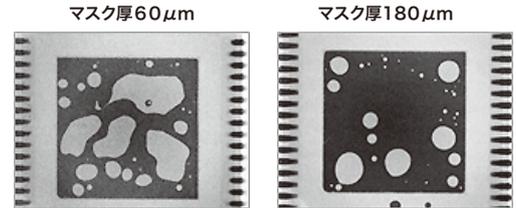


### 仕様

#### ● 一般的なボイド発生解決策

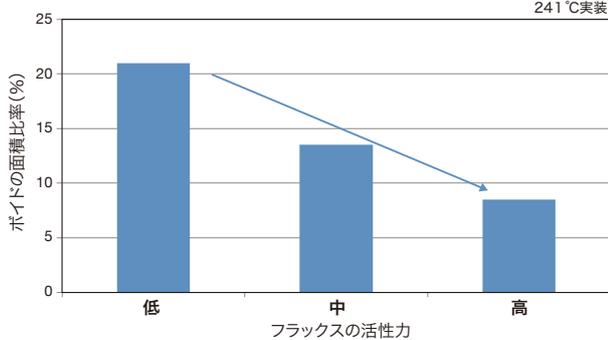


厚いはんだ膜厚は、ボイドの排出を容易とします

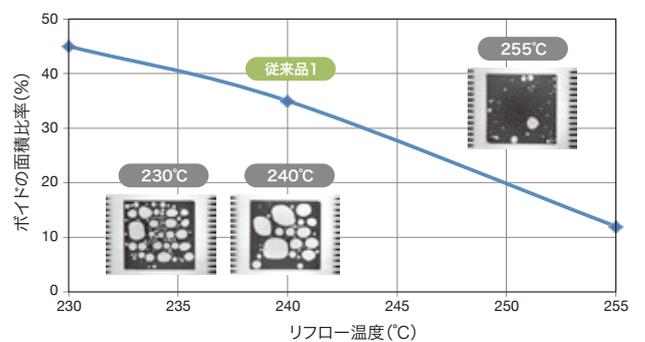


241℃実装

一般的に高活性フラックスはボイドの発生を低減



リフロー温度の上昇がボイドの発生を低減します



#### ● GLVは、ボイドが停留し易い230℃でもボイドを抑制

